

ロームグループ ISO・IATF 16949 認証取得状況表

【発行日】2024年4月1日 現在

ISO9001:2015	(初回登録日)／更新日／有効期限	認証機関 / 認定番号	対象となる製品あるいは業務の範囲
ローム株式会社 WP生産本部 京都WP製造部 (旧LSI本部)	(’94. 3.31)／’21. 7. 4／’24. 7. 3	JQA JQA-0464	半導体集積回路ウエハのプロセス設計・開発及び製造
ローム・ワコー株式会社	(’01. 6.22)／’24. 1.18／’27. 1.17	JQA JQA-QM6714	・ダイオード素子及びパワーLSI素子の製造 ・ダイオード、レーザーダイオード、センサー及びLEDの製造
ローム・アポロ株式会社			
行橋工場	(’94. 5.16)／’21.12.21／’24.12.20	JQA JQA-0494	LSIの製造
筑後工場	(’97. 6.13)／’21. 6.16／’24. 6.15	JQA JQA-1769	ディスクリート素子ウエハ、半導体集積回路ウエハ及びシリコンウエハの製造
広川工場	(’94.11.11)／’23. 8.25／’24. 7. 9	JQA JQA-0667	トランジスタ、ダイオード、パワーモジュール、オプティカルモジュール、タンタルコンデンサ、抵抗及びプリントヘッドの製造
ローム浜松株式会社	(’00. 4.28)／’21. 8.29／’24. 8.28	JQA JQA-QM4732	半導体素子及び半導体集積回路ウエハの製造
ローム・メカテック株式会社	(’02. 3.15)／’22. 3.26／’25. 3.25	JQA JQA-QM7968	・金型の設計・開発及び製造 ・リードフレームの設計・開発及び製造
ローム・ロジステック株式会社	(’95. 1.20)／’24. 1.31／’27. 1.30	JQA JQA-0753	電子部品の物流管理業務
バスセミコンダクタ株式会社	(’94. 4.25)／’21. 9. 6／’24. 9. 5	JQA JQA-0478	・半導体集積回路及び半導体集積回路モジュールの製造 ・ディスクリート素子の製造
ローム株式会社 滋賀工場 (旧ローム滋賀株式会社)	(’17. 8.10)／’21.11. 9／’24.11. 8	JQA JQA-QMA15627	半導体素子ウエハの製造
ROHM Korea Corporation	(’94. 8.30)／’21. 4.24／’24. 4.23	DNV-GL 27770-2008-AQ-KOR-KAB	トランジスタ、ダイオード、IC及びLEDディスプレイの製造
ROHM Electronics Philippines, Inc.	(’94.12. 9)／’22. 6.22／’24. 5.17	TUV 01 100 075077	マイクロチップ抵抗器(MCR)、モリブデンIC(LSI)、及びトランジスタ(TR)の製造； ラボラトリーサービスの提供
ROHM Semiconductor (China) Co.,Ltd.	(’04.12.30)／’23. 7.27／’26. 7.26	SGS CN04/0676	ダイオード、LED、ディスプレイ、センサー及びレーザーダイオードの製造
ROHM Electronics Dalian Co.,Ltd.	(’03. 7. 8)／’21. 6.30／’24. 7. 5	CQC 00121Q35941R6L/2100	コンタクトイメージセンサー(CIS)、サーマルプリントヘッド(PH)、ファンクションモジュール(PM,OPM)の製造
ROHM Integrated Systems (Thailand) Co.,Ltd.	(’95.12.22)／’21. 8.29／’24. 8.28	JQA JQA-1095	トランジスタ、ダイオード、抵抗器、モリブデンIC、タンタルコンデンサ、オプティカルモジュール及びインテリジェントパワーモジュール (IPM) の製造
ROHM Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.	(’98. 2.27)／’21. 8. 9／’24. 8. 8	JQA JQA-2181	ダイオード及びLEDの製造
ROHM Mechatech Philippines, Inc.	(’05. 1.26)／’21. 7.19／’24. 7.18	TUV 44 100 082110	リードフレーム、金型、関連部品の設計及び製造
ROHM Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.	(’14. 1.17)／’21.12.21／’24.12.20	JQA JQA-QMA14948	・リードフレームの製造 ・金型セット及びその部品の製造、改造並びに修理 ・レーザーダイオード用のステム部品の製造
SiCrystal GmbH	(’23. 8.31)／ - /’26. 8.30	TUV TIC 15100117579	シリコンカーバイド基板の開発・製造・販売
IATF16949:2016	(初回登録日)／更新日／有効期限	認証機関 / 認定番号 IATF登録番号	対象となる製品あるいは業務の範囲
ローム株式会社 WP生産本部 京都WP製造部 (旧LSI本部)	(’18. 7. 4)／’21. 7. 2／’24. 7. 1	JQA JQA-AU0337 0408378	半導体集積回路ウエハの設計及び製造
ローム株式会社 モジュール事業本部 モジュールWP統括課	(’22. 7.22)／’23. 7. 7／’25. 7.21	JQA JQA-AU0439 0454229	・レーザーダイオードウエハの設計及び製造 ・LEDウエハの設計及び製造 (認証範囲の拡大)
ローム・ワコー株式会社	(’04.12.10)／’24. 1.12／’27. 1.11	JQA JQA-AU0074 0406980	・ダイオード素子及びパワーLSI素子の設計及び製造 ・ダイオード及びレーザーダイオードの設計及び製造
ローム・アポロ株式会社 行橋工場	(’18.12.21)／’22.12. 9／’24.12. 7	JQA JQA-AU0351 0437118	LSIの設計及び製造
ローム・アポロ株式会社 筑後工場FAB	(’05. 6.24)／’22. 4.28／’24. 6.10	JQA JQA-AU0092 0404331	ディスクリート素子ウエハ及び半導体集積回路ウエハの設計及び製造
ローム・アポロ株式会社 広川本社工場	(’16. 8.26)／’23. 8.25／’24. 9. 9	JQA JQA-AU0307 0423540	オプティカルモジュール及びパワートランジスタの設計及び製造
ローム浜松株式会社	(’11. 7. 8)／’23. 8.25／’24. 9. 2	JQA JQA-AU0231 0421829	半導体素子及び半導体集積回路ウエハの設計及び製造
バスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場	(’13.10.11)／’22. 8.19 /’24. 8.18	JQA JQA-AU0259-1 0418434	半導体集積回路、ディスクリート素子の設計及び製造
バスセミコンダクタ株式会社 宮城工場	(’13.10.11)／’21. 8.19 /’24. 8.18	JQA JQA-AU0259-2 0418436	半導体集積回路商品の設計及び製造
ローム株式会社 滋賀工場 (旧ローム滋賀株式会社)	(’13.11. 9)／’23.10.20 /’24.11.10	JQA JQA-AU0347 0433932	半導体素子ウエハの設計及び製造
ROHM Korea Corporation	(’05. 6.24)／’22.12.21／’24. 6.22	DNV 10162-2005-AQ-HOU-IATF 0406749	ハイパワーデバイス、ダイオード及びトランジスタの設計及び製造
ROHM Electronics Philippines, Inc.	(’07. 6. 4)／’23. 5.26／’24. 5.13	TUV 01 111 075077 0399322	マイクロチップ抵抗器 (MCR)、モリブデンIC (LSI)及びトランジスタ (Tr) の設計及び製造
ROHM Integrated Systems (Thailand) Co.,Ltd.	(’05. 4.28)／’23. 8.10／’24. 9. 2	JQA JQA-AU0090 0421828	トランジスタ、ダイオード、抵抗器及びモリブデンIC (IC)及びインテリジェントパワーモジュール (IPM) の設計及び製造
ROHM Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.	(’06. 3. 3)／’23. 8.10／’24. 8. 5	JQA JQA-AU0112 0415529	ダイオード及びLEDの設計及び製造
ROHM Semiconductor (China) Co.,Ltd.	(’06. 3. 6)／’22.10.11／’24. 8.30	SGS CN06/11069 0421298	ダイオード、LED及びセンサーの設計・開発及び製造
ROHM Mechatech Philippines, Inc.	(’17.12.16)／’21. 5.11／’24. 5.10	TUV 44 111 141260 0398557	電子部品のリードフレームの設計及び製造
ROHM Mechatech (Thailand) Co.,Ltd.	(’18.12.21)／’22. 1.21／’25. 1.20	JQA JQA-AU0350 0441693	リードフレームの設計及び製造
ISO26262 : 2018	(初回登録日)／更新日／有効期限	認証機関 / 認定番号	対象となる製品あるいは業務の範囲
ローム株式会社	(’18. 3.21)／’22.10.28／’24. 7.20	TUV 968/A-FSM 113.03/21	LSIの設計・開発、製造 (ISO 26262-2:2018,ISO 26262-4:2018,ISO 26262-5:2018, ISO 26262-6:2018,ISO 26262-7:2018,ISO 26262-8:2018, ISO 26262-9:2018,ISO 26262-11:2018)

- ・ISO9001 : 品質マネジメントシステム規格
- ・IATF16949 : 自動車産業品質マネジメントシステム規格
- ・ISO26262 : 車載電子制御の機能安全に関する国際規格

※ISO/IEC17025 (試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項) の登録削除 (2023.3.27)
 ※IATF16949 ROHM ELECTRONICS DALIAN CO.,LTD. : 『オプティカルモジュール(赤外受光モジュール)の設計及び製造』の認証取り下げ (2023.11.14)
 ※ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.の社名変更⇒新社名: ROHM Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd. (2024年1月2日付)
 ※SiCrystal GmbH : ISO9001の新規認証取得
 ※Kionix,Inc. : ISO9001認証取り下げ (Kionix,Inc.のROHM USA,Inc.への合併による)
 ※ラビステクロジのロームへの合併によりラビステクロジのISO9001の認証削除

【発行No.】QAS-24-001
 【発行日】2024年4月1日 現在

この認証取得状況表は記載の発行日時時点のもので、最新の情報は、弊社営業担当者へお問い合わせください。よろしくお願いいたします。